



Research Fab Microelectronics Germany (FMD) with extension module quantum and neuromorphic computing





We support research groups, start-ups and industry in the development of quantum and neuromorphic computing hardware with customized solutions from microelectronics, nanotechnology, optics and photonics.





moduleqnc @ Research Fab Microelectronics Germany Beyond binary: quantum & neuromorphic computing







Fabrication of superconducting qubit chips, frontend & 3D heterointegration technologies



Micromirror array allowing fast modulation of UV light in phase and intensity with high spatial resolution to address neutral atoms



tilt_45°





Multi-channel FPGA-based dynamical control for optical modulators (Acustic Optical Modulators AMOs and Electro Optical Modulators EOMs)





Novel memristor devices based on 2D-materials





AMO GmbH

150 mm wafer with memristive devices



Microscope images of fabricated nanoscaled crossbar arrays

Experimental pilot line for R&D and for prototype development up to small series production

Process technology of 2D-material memristor arrays on 150 mm wafers:

- Metallization of bottom electrodes
- Transfer and structuring of 2D-materials on wafer-scale level (MoS₂, h-BN and more)
- Metallization of top electrodes

AMO actively participates in NeuroSys and NEUROTEC, two major initiatives funded by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) that aim to establish a viable technology base for future European neuromorphic hardware for AI application







Outlook: European dimension



APECS Pilot Line, European Chiplet Innovation

Infrastructure for 3D Heterogeneous Integration







Thank you!







Gemeinsam disruptiv – Photonische Quantentechnologie und Neuromorphes Computing

Prof. Dr. Carsten Schuck, Department für Quantentechnologie, Universität Münster

»QNC Summit« 06.03.2025





Schuck-Group @ University of Münster



Ministry of Culture and Science of the State of North Rhine-Westphalia



Deutsche

Center for Soft Nanoscience

Forschungsgemeinschaft German Research Foundation

MÜNSTER

FACILITY

Funded by

DFG





Funded by the European Union

Bundesministerium für Bildung und Forschung





Core Science Facilities @ University of Münster

CeNTech

Center for Soft Nanoscience

MÜNSTER NANOFABRICATION FACILITY





Center for NanoTechnology (CeNTech)

Center for Soft Nanoscience (SoN)



Neuromorphic Computing & Quantum Technology



 H. Zhang et al. Nat. Commun 12, 457 (2021)
 H. Aghaee Rad et al. Nature 638, 912 (2025)
 F. Beutel et al., npj QI 7, 40 (2021)

 B. Donignet all. Nature 632, 55 (2024)
 Z. L. Newman et al. Optica 6, 680 (2019)



Quantum Technology



Neuromorphic Computing







Physical computing using photonic integrated circuits

- Model basic arithmetic with photonic building blocks
- Multiplication and addition represented with waveguides



Pernice-Group (Münster, Heidelberg)



Photonic Crossbar Array for Matrix Vector Multiplication



Image processing using PICs



Hardware accelerators for machine learning

J. Feldmann et al. Nature 589, 52 (2021)

Pernice-Group (Münster, Heidelberg)



Value creation in Quantum & Neuromorphic Computing

- academic chips produced in OPSIS foundry (2015)
- Lightmatter founded in 2017, series A in 2018 (\$11 million)
- October 2024: \$400 million Series D funding
 → \$4.4 billion evaluation



N. C. Harris et al. Quantum transport simulations in a programmable nanophotonic processor. Nature Photon 11, 447 (2017)





Integrated photonics for quantum technologies



Carsten Schuck

Pelucchi et al. Nature Rev. Phys. 4, 194 (2022)



Carsten Schuck

Roadmap on Integrated Quantum Photonics, Moody et al. J. Phys.: Photonics 4, 012501 (2022)



Optical interfaces to quantum emitters



Carsten Schuck Olthaus et al. Adv. Q. Technol. **3**, 1900084 (2020)

Schrinner et al. Nano Letters **20**, 8170 (2020) Eich et al. ACS Photonics **9**, 551 (2022)





Nanophotonic circuit components



Carsten Schuck

Ma et al. PRA **90**, 042109 (2014) Poot et al. OPEX **24**, 6843 (2016) Schuck et al. Nat. Comm. **7**, 10352 (2016) Bankwitz et al. Opt. Lett. **48**, 5783 (2023) Splitthoff et al. OPEX **28**, 11921 (2020) Moody et al. J. Phys. Photonics **4**, 012501 (2022)



Inverse nanophotonic design



Inverse design:

- Specify input
- Specify desired output
- Calculate pixel-discrete layout that achieves desired functionality
 - Convex Optimization
 - Reinforcement Learning
 - Template networks



Molesky et al. Nature Photonics 12, 659 (2018)

Butz et al. OPEX **31**, 15747 (2023) Schulte et al., JOSA B **41**, 1039 (2024)

Reinforcement Learning-based inverse design

Pixel size: 40 nm Universität Münster

200 nm SOI

94 x 46 pixels

4324 Degrees of Freedom

Carsten Schuck



$TE_{00} \rightarrow TE_{20}$ Mode Converter ($\lambda = 1550$ nm)

- Strong & reproducible learning behavior!
- >90% (>80%) mode conversion efficiency for SOI (SiNOI)



```
95.1 % TE<sub>20</sub> (-0.22 dB)
0.0 % TE<sub>10</sub> (D<sub>3</sub>: symmetry)
0.4 % TE<sub>00</sub> (-24 dB)
<u>3.76 μm</u>
```

X

1.84 μm



Inverse nanophotonic design



Inverse design:

- Specify input
- Specify desired output
- Calculate pixel-discrete layout that achieves desired functionality
 - Convex Optimization
 - Reinforcement Learning
 - Template networks

5.38µm² QR Code



Molesky et al. Nature Photonics 12, 659 (2018)

Butz et al. OPEX **31**, 15747 (2023) Schulte et al., JOSA B **41**, 1039 (2024)







- ConventionalNanowire meander (NbN, WSi)SNSPDs:4nm thin, 100nm wide, >500um long
 - Operate @ $T < T_c$ and $I < I_c$
 - Absorption under normal incidence



Carsten Schuck

Universität

Ferrari, Schuck et al. Nanophotonics **7**, 1725 (2018) Pernice, Schuck et al. Nature Comm. **3**, 1325 (2012) Schuck et al. Scientific Reports **3**, 1893 (2013) Schuck et al. Nature Comm. **7**, 10352 (2016)



NbTiN-SNSPDs on Ta₂O₅-waveguides



- >80% On-Chip Detection Efficiency
- Long saturation plateaus @ 1550 nm
 → operate @ 10 Hz dark count rate

- sub-1 ns decay times
- sub-30 ps timing accuracy sub-10 ps (cryogenic LNAs)

Wolff et al. Scientific Reports **10**, 17170 (2020)



SNSPDs with high system detection efficiency





200



- Coupling structures produced in 3Ddirect laser writing.
- Adiabatic modeconversion
- total internal reflection
- Collimating lens



200

20 µm

100 µm

Carsten Schuck

Wolff et al. Appl. Phys. Lett. 118, 154004 (2021)



SNSPDs with high system detection efficiency





Carsten Schuck

Wolff et al. Appl. Phys. Lett. 118, 154004 (2021)



SNSPDs integrated with thin film LNoI modulators



Carsten Schuck

Lomonte et al. Nature Comm. 12, 6847 (2021)





Grottke et al. OPEX **29**, 5525 (2021) Beutel et al. OPEX **30**, 30066 (2022)

Grant Agreement No. 899824

Carsten Schuck

Universität Münster



Quantum Key Distribution receiver for GHz clock rates



Beutel et al. npj Quantum Information 7, 40 (2021)





Carsten Schuck

Häußler et al. Rev. Sci. Instr. **94**, 013103 (2023) Terhaar et al. Optics Express **31**, 2675 (2023)

PINS (qnc.space)


Configure Systems for applications



Carsten Schuck



Value creation in Photonic Quantum Computing

- academic activities in Bristol from 2006
- PSI Quantum founded in 2016, series A in 2020 (\$230 million)
- July 2021: \$450 million Series D funding
 → \$3.15 billion evaluation



Qubit interconnect Two-photon quantum interference Two-qubit fusion measurement

Single-qubit state preparation and measurement

PSI Quantum Team. Nature (Feb. 2025)

PsiQuantum

Carsten Schuck



Perspectives

- Easy-access and transparent Foundry services for leading chip platforms
- Identify common primitives & interfaces for distributed architectures
- Services should accommodate custom designs & post-processing
- Open testbeds and benchmark repositories
- Collaborate on shared goals



Gemeinsam disruptiv – Photonische Quantentechnologie und Neuromorphes Computing

Prof. Dr. Carsten Schuck

Department for Quantum Technology, University of Münster, Germany Center for NanoTechnology (CeNTech) Center for Soft Nanoscience (SoN)



living.knowledge

Center for Soft Nanoscience



GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium für Bildung und Forschung





Fortschritte von Ionenbasierten Quantencomputern und Herausforderungen bei deren Skalierung

Dr. Björn Lekitsch, neQxt GmbH

»QNC Summit« 06.03.2025

Quantencomputer im Jahr 2025





Qubit Technologien

Gefangene Ionen Qubits

Demonstration of logical qubits and repeated error correction with better-than-physical error rates

M. P. da Silva (1), C. Ryan-Anderson (2), J. M. Bello-Rivas (1), A. Chernoguzov (2), J. M. Dreiling (2), C. Foltz (2), F. Frachon (1), J. P. Gaebler (2), T. M. Gatterman (2), L. Grans-Samuelsson (1), D. Hayes (2), N. Hewitt (2), J. Johansen (2), D. Lucchetti (2), M. Mills (2), S. A. Moses (2), B. Neyenhuis (2), A. Paz (1), J. Pino (2), P. Siegfried (2), J. Strabley (2), A. Sundaram (1), D. Tom (1), S. J. Wernli (1), M. Zanner (1), R. P. Stutz (2), K. M. Svore (1) ((1) Microsoft Azure Quantum, (2) Quantinuum)

arXiv:2404.02280

Neutral Atom Qubits

Article

Logical quantum processor based on reconfigurable atom arrays

	Supra	leiter	Qubi	ts
--	-------	--------	------	----

Willow: beating the threshold

Operating "below the threshold" has been a goal for error corrected quantum computing since its inception in the 1990s. However, after almost 30 years of advancement in device fabrication, calibration, and qubit design, quantum computers still hadn't passed this landmark. That is, until our latest 105-qubit superconducting processor, Willow.

https//research.google

https://doi.org/10.1038/s41586-023-06927-3	Dolev Bluvstein ¹ , Simon J. Evered ¹ , Alexandra A. Geim ¹ , Sophie H. Li ¹ , Hengyun Zhou ^{1,2} ,		
Received: 21 October 2023	Tom Manovitz ¹ , Sepehr Ebadi ¹ , Madelyn Cain ¹ , Marcin Kalinowski ¹ , Dominik Hangleiter ³ , J. Pablo Bonilla Ataides ¹ , Nishad Maskara ¹ , Iris Cong ¹ , Xun Gao ¹ , Pedro Sales Rodriguez ² , Thomas Karolyshyn ² , Giulia Semegini ⁴ , Michael J. Gullans ³ , Markus Greiner ¹ ,		
Accepted: 1 December 2023			
Published online: 6 December 2023	Vladan Vuletić® & Mikhail D. Lukin™		
Open access			
Check for updates	requiring quantum error burner Frror Detection)		
Nature 626 , pages 58–65	(2024) (Quantum End		



Qubit Technologien

Spin Qubits

Scalable Parity Architecture With a Shuttling-Based Spin Qubit Processor

Florian Ginzel,¹ Michael Fellner,^{2,3} Christian Ertler,¹ Lars R. Schreiber,^{4,5} Hendrik Bluhm,^{4,5} and Wolfgang Lechner^{1,2,3}

¹Parity Quantum Computing Germany GmbH, Schauenburgerstraße 6, 20095 Hamburg, Germany ²Parity Quantum Computing GmbH, Rennweg 1, Top 314, 6020 Innsbruck, Austria ³Institute for Theoretical Physics, University of Innsbruck, 6020 Innsbruck, Austria ⁴JARA-FIT Institute for Quantum Information, Forschungszentrum Jülich GmbH and RWTH Aachen University, Aachen, Germany ⁵ARQUE Systems GmbH, 52074 Aachen, Germany (Dated: August 1, 2024) arXiv:2403.09574

Majorana Qubits?

"The editorial team [Nature] wishes to point out that the results in this manuscript do not represent evidence for the presence of Majorana zero modes in the reported devices..."

Microsoft's Majorana 1 chip carves new path for quantum computing

https//news.microsoft.com



Scaling and networking a modular photonic quantum computer

H. Aghaee Rad, T. Ainsworth, R. N. Alexander [⊠], B. Altieri, M. F. Askarani, R. Baby, L. Banchi, B. Q. Baragiola, J. E. Bourassa, R. S. Chadwick, I. Charania, H. Chen, M. J. Collins, P. Contu, N. D'Arcy, G. Dauphinais, R. De Prins, D. Deschenes, I. Di Luch, S. Duque, P. Edke, S. E. Fayer, S. Ferracin, H. Ferretti, ... Y. Zhang + Show authors

Nature (2025)



neQxt – Ionen Quantencomputer



AG Quantenbit Prof. Dr. Ferdinand Schmidt-Kaler





- > 30 Jahre Erfahrung Quantenoptik
- Projekte US IARPA, EU Flagship, BMBF IQuAn, EVAQS, ATIQ, KonneQt
- Quantencomputer (>4 Qubits) seit
 2017



- Entwicklung von Ionenfallen, Elektronik, Software (Full-Stack), Quantencomputer
- 42 Mitarbeiter (Voll- und Teilzeit)
- Standorte in Weiterstadt, Mainz, Köln und Aschaffenburg



Stand Ionen Quantencomputer

- Quantenvolumen:
 - AQT, EU-Rekord $2^7 = 128$
 - o Quantinuum, Weltrekord $2^{21} = 2.097.152$
- Fehlerraten aller Qubitoperationen
 - 99,999985% ein Qubit Gatter (2024)
 - o 99,97% zwei Qubit Gatter (Mikrowellen, 2024)
 - 99,94% zwei Qubit Gatter (Laser, 2021)
- Kohärenzzeit
 - \circ T₂ bis Stunden möglich (2021)
- Konnektivität
 - o "all-to-all" Shuttling
 - o "all-to-all" optische Interconnects

https://www.aqt.eu/ https://www.quantinuum.com

Supraleiter > Geschwindigkeit arXiv:2412.04421

arXiv:2407.07694

arXiv:2105.05828

Nat. Com. 12, 233 (2021)

- JGUM/neQxt
 - 1-Qubit Gatter $\approx 1 \ \mu s$, 10⁻⁵ Fehlerraten Ο
 - 2-Qubit Gatter $\approx 50 100 \ \mu s$, 10^{-3} Fehlerraten Ο

Neutrale Atome > Qubits

- $< 10 \mu s$, 10⁻⁵ Fehlerraten für alle Gatter möglich Ο
- Kohärenzzeit $\approx 2 s$, Minuten möglich Ο



Ionen Qubit





(Wolfang) Paul Ionenfalle

- Laplace-Gleichung verhindert das Fangen von Ionen mit statischen Feldern
- Rotierendes Sattelpotential, elektrisches Wechselfeld (AC)
- Starker Einschluss
- Linear und Junctions Fallen möglich



Wolfgang Paul et. al, "Ein Ionenkäfig" (1958)



Moderne 2D und 3D Ionenfalle





- ← NeQxt 3D lineare Falle
- ← JGU Mainz 3D X-Junction

Infineon 2+1D Falle



- ← Sandia 2D Falle
- ➡ eleQtron 2D Falle







Ionen in Paul Fallen



Innsbruck, Austria: ⁴⁰Ca⁺





Ionen Quantencomputer Technologien

- Kopplung interner Qubitzustände an gemeinsame Bewegungsmoden
 - Laser Gatter

• Mikrowellen Gatter





Ionen Quantencomputer Unternehmen

Laser Gatter

Adressierte Laser statische Qubits



- Globale Laser und Shuttling
 Quantinuum
- Adressierte Laser und Shuttling

 neQxt

Mikrowellen Gatter

- Statische Magnetgradienten
 o eleQtron
- Statische Stromgradienten
 O Universal Quantum
- Oszillierende Stromgradienten

 QUDORA
 Oxford Ionics

Andere technologische Ansätze: ZuriQ, Quantum Fabrix, Qubitcore, Quantum Art Ltd.



neQxt Architektur

- Ionenketten (bis zu 16 Qubits) mit individueller Adressierung
- Kombiniert mit Shuttling, auch X-Junctions
- Photonische Interkonnektivität
- Hohe Parallelität







Kurz und Langfristige Ziele neQxt

Rechenzeit f
ür Anwender (VQE, etc.)

Mehr Qubits (>1000), bessere Qubits (< 10⁻⁵
 Fehlerraten), bessere Fehlerkorrektur

neue Konnektivität (Photonen) > 10k Qubits

NEWS RELEASE 14-OCT-2024

Qunova becomes first to achieve 'chemical accuracy' on commercial quantum computers with its hardware agnostic algorithm

Makes calculations 1,000 times faster on NISQ machines - brings quantum advantage one step closer



FeMoco Molekül

> 2000 logical qubits, > 10⁹ T-gates



Ionenfallen QC Skalierung

 Mehr Qubits mit passender Konnektivität, "all-to-all" bzw. passend zu Fehlerkorrektor



B. Lekitsch et al. Science Advances, 3, 2 (2017)





Ionenfallen QC Skalierung

- Mehr Qubits Pro Fallenfläche
- X-Junctions f
 ür effizientes Shuttling
- Unterstützung von FMD notwendig





arXiv:2403.00756v1 R. D. Delaney et al.



Integrierter Wellenleitermodulatoren

- Aktive Wellenleiter in Fallenstack integriert
- Verlustarme Al₂O₃, AlN oder Si₃N₄ Wellenleiter
- Elektro- oder Akustooptische Modulatoren
- CMOS Foundry kompatibel



BMBF QNC ActiveWave – neQxt / FhG ISIT





Integrierte Elektronik

- Digital-Analog-Converter (Spannung für Fallenelektroden)
- Steuerung der optischen Modulatoren
- CMOS Foundry kompatibel





Die-to-wafer hybrid ASM and EVG



BMBF ATIQ – Infineon

QNC Summit 2025

AMD SoC High-Res Die Shot

Integrierte optische Kavitäten



- Purcell Effekt zwingt emittierte Photonen in Kavität
- Verlässlich viele Photonen, modulare Skalirung
- Ionen sind nicht mit Dielektrika kompatibel



BMBF KonneQt JGUM/FhG ISIT



Kommerzielle Ionenfallen für viele Qubits

- Dutzende Junctions (X oder Y)
- Verlässliche Massenfertigung für Ionenfallen
- Verdrahtung und Ansteuerung tausender Elektroden

2029





Roadmap Quantinuum

neQxt GmbH



Heterogene Integration

- Ionenfallen
- passive und aktive optische Schichten
- Elektrische Steuerung
- Verbindung verschiedenster Materialien und Strukturen





BMBF QNC MeDuSa – neQxt FhG ILT/ISIT



Laserleistung

- Laserleistung skaliert mit Qubitanzahl
- Hohe Komplexität und kritischer Kostenfaktor
- Laserverstärker







Robust und Ökonomisch

- Kompakt, günstiger und modular
- Robuste optische und elektrische Module
- Geeignet für wechselnde Umwelteinflüsse (Rechenzentrum, Büro), mobil





Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit





GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium für Bildung und Forschung





Neurotronics: Memristive Neuromorphe Systeme

Prof. Dr. Martin Ziegler, Institut für Materialwissenschaft, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

»QNC Summit« 06.03.2025

KI kann menschliche Gespräche führen



Jones, C. R., & Bergen, B. K. (2024). arXiv preprint arXiv:2405.08007.

Kosten moderner KI-Modelle



Abbildungen: epoch.ai (CC-BY)

Kosten moderner KI-Modelle



Tripp, C. E., et.al.. (2024). arXiv preprint arXiv:2403.08151.

Paradigmenwechsel in der IT



Adaptive Sensoren Datenverarbeitung in Echtzeit auf dem Sensor *Edge Computing*

Schnittstelle

KI-Hardware Dezentrale und parallel Datenverarbeitung im Speicher *In-Memory Computing*

Neuromorphe IT

Sensor

mit Merkmalsextraktion

Informationsverarbeitung

Neuronales Netzwerk Logik und Speicher Interaktion

Umgebung

Neuromorphe Computing Plattform



Ziegler, IEEE TBio CAS 9: 197-206 (2015).
Anforderungen an die Bauelemente

DELTA rule



$$\Delta \omega_{ij} = \alpha \cdot (d_i - y_i) \cdot x_j$$

$$\Delta \omega_{ij} \propto \Delta G_{ij} = \alpha \cdot [d_i - y_i](u_i) \cdot x_j(u_j)$$

Die gewünschte Bauelementeeigenschaft sind **linear & symmetrisch Widerstandsänderungen**



Ziegler, Memristor Computing Systems, 247 (2022).

Erfordert eine sehr genaue Kontrolle der Widerstandszustände!

Memristive Übergangsmetalloxide





* McKenna, Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 22 (2014) 025001

 Hardtdegen et al., IEEE TED, 3229 (2018);
 Dirkmann, Ziegler et al., Sci. Rep. 6: 35686 (2016).

 Ielmini et al. Journal of Comp. Ele. 16, 121 (2017);
 Solan, Ziegler, J. Phys. D: Appl. Phys. 50, 195102 (2017).

Redox-based Memristive Devices



Einstellung der Sauerstoff- Vakanzen in HfO_x





Verbesserte Leistung durch hochwertiges ultradünnes Al₂O₃



- *kein* electroforming
- inhärente self-compliance
- Erhöhte Speicherdauern

Park, Ziegler et al., Sci. Rep. 12 (1), 1-15 (2022) Park, Ziegler, Front. Nanotech. 3, 29 (2021) Hansen, Ziegler et al., Sci. Rep. 5: 13753 (2015)

Neuromorphe Computing Plattform



KI basierte Programmierung von memristiven Bauelementen



Markus Fritscher







Christian Wenger

Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik

Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland



Kiel University Christian-Albrechts-Universität zu Kie

Faculty of Engineering

Benjamin Spetzler

Neuromorphe Computing Plattform





Architecture	<i>A</i> ₁	<i>A</i> ₂	<i>A</i> ₃
No. of hidden layers	2	3	4
No. of neurons per hidden layer	64	64	64
No. of network parameters	513	4673	8833
FLOPs required per inference	896	9088	17280
Energy per inference [nJ]	8.33	84.5	161



Spetzler, Fritscher, Wenger, Ziegler, submitted (2025).

Neuromorphe Computing Plattform





- Genaue Vorhersagen mit wenigen Datensätzen
- Hohe Energieeffizienz durch kleine KNNs.

Präzise und energieeffiziente Lösung für die Programmierung von memristive Bauelementen

Spetzler, Fritscher, Wenger, Ziegler, submitted (2025).



Birkoben, T., & Kohlstedt, H. Springer (2023).

Selbstorganisierte Komplexität



Durch Fehler aus Erfahrungen lernen



Bak, Chao Tang, Wiesenfeld, Phys. Rev. A 38, 364 (1988).D. R. Chialvo, Acta Phys. Pol. B 49:1955 (2018).P. Bak and D. R. Chialvo, Phys. Rev. E 63, 031912 (2001).D. R. Chialvo and P. Bak, Neuroscience, 90, 1137 (1999).



Mimik lernen





K. Nikiruy, M. Ziegler et al. , Sci Rep 14, 7802 (2024).

Mimik lernen





K. Nikiruy, M. Ziegler et al., Sci Rep 14, 7802 (2024).



Stochastic Pruning

 $\Delta G_{ij} = g_{V_j}(N,t)$

 $g_{V_i}(N,t) = f(V,\Delta t)$

ANN Board



Mimik lernen





K. Nikiruy, M. Ziegler et al., Sci Rep 14, 7802 (2024).

Ausblick





Thanks to



Thanks for financial support:



NeuroSensEar Neuromorphe akustische Sensorik MemMerk

Memristive Werkstoffe für die neuromorphe Elektronik

Collaborating Teams



CAU

rijksuniversiteit groningen

WI AS

SKIT

PD F. Schwierz, Prof. J. Müller, Prof. P. Schaaf, Prof. A. Raake, Prof. K. Lüdge, Prof. J. Schumacher, Dr. T. Ivanov, ...

uulm Prof. Claudia Lenk

Prof. Hermann Kohlstedt Prof. Lorenz Kienle Prof. Kai Rossnagel



Priv.-Doz. Patricio Farrell

Prof. Thomas Meurer



Prof. Christian Wenger

Prof. Fernando Corinto Prof. Alon Ascoli

JÜLICH Forschungszentrum

Prof. Manuela Nowotny

Prof. Ronald Tetzlaff

Dr. Stephan Menzel

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit mzi@tf.uni-kiel.de | www.tf.uni-kiel.de/matwis/emd





https://link.springer.com/book/ 10.1007/978-3-031-36705-2

CIAU

Kiel University Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Faculty of Engineering



D Springer

CRC 1461 Neurotronics

GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium für Bildung und Forschung





»Wie prägt das Förderprogramm QNC Space die QNC-Technologien der Zukunft?«

Dr. Daniela Hübler (GS-Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland- FMD)

»QNC Summit« 06.03.2025

QNC Space

• Der Deep Tech Accelerator für Forschung, Start-ups und KMU

Was ist der QNC Space?

- Setzt Prozessanforderungen aus dem Bereich des Quantenund neuromorphen Computings um
- Partner des FMD-QNC-Konsortiums führen Machbarkeitsstudie nach den spezifischen Anforderungen der Zielgruppe durch
- Ziel ist u. a. die Erweiterung des technologischen Know-hows
 & eine konkrete Angebotserstellung für QC/NC-Bedarfe
- Fördert Austausch und Zusammenarbeit durch Vernetzung

Zielgruppe:

- Forschung
- Start-ups
- KMU

Unser Angebot:

- Zugang zur Infrastruktur der FMD
- Beschleunigung der Entwicklung von Technologien & Produkten



Projektdauer von etwa sechs Monaten

QNC Space

• Einblick in die Projekte des 1. Calls



⇒ www.module-qnc.de/qnc-space

QNC Space

• Einblick in die Projekte des 2. Calls

Infos kompakt

- 18 Bewerbungen
- 11 geförderte Projekte
- Fördervolumen von ca. 2,8 Mio. €
- Projektstarts: Mai 2025

	Runde 1	Runde 2
Forschung	~ 45 %	~ 65 %
Start-up	~ 15 %	~ 25 %
KMU	~ 40 %	~ 10 %
Mehrere FMD-QNC-Partner beteiligt	0 %	~ 70 %



GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium für Bildung und Forschung





Technologische Ansätze für neuromorphisches Computing – wie weiter?

Prof. Bert Offrein, IBM Research Europe - Zurich, Rüschlikon, Switzerland / University of Twente, Enschede, The Netherlands

»QNC Summit« 07.03.2025

The first petaflop supercomputer - Roadrunner

- Breaking the petaflop barrier
- In 2008, IBM built ,Roadrunner⁴, the first petaflop supercomputing system
- Why is this of interest now?



https://www.ibm.com/history/petaflop-barrier

The neural network size explosion





A data center

DEAN MOUHTAROPOULOS | GETTY; EDITED BY MIT TECHNOLOGY REVIEW

Artificial Intelligence / Machine Learning

Training a single AI model can emit as much carbon as five cars in their lifetimes

Deep learning has a terrible carbon footprint.

by Karen Hao

Jun 6, 2019

The artificial-intelligence industry is often compared to the oil industry: once

mined and refined, data, like oil, can be a highly lucrative commodity. Now it seems the metaphor may extend even further. Like its fossil-fuel counterpart, the process of deep learning has an outsize environmental impact.

E. Strubell et al., arXiv:1906.02243

Signal processing in neuromorphic computing



Synaptic function: Multiply accumulate \rightarrow Vector matrix multiplication \rightarrow O(N²) **Neuron**: Nonlinear activation \rightarrow O(N)

The computing hardware



Technology scaling is continuing

Smaller & more transistors



More & closer memory

IBM Server Motherboard for X3300 M4 Laptech - The IT

HBM DRAM DRAM CPU BACKAGE SUBSTATE

From PCPER.com

HBM memory on an AMD Radeon R9 GPU package

Higher bandwidth connectivity







Datta et al., Science 378, 733-740 (2022)

https://ranovus.com/

Technology scaling is continuing

IBM

IBM Newsroom Press Releases Blog Latest News 🗸 Media Contacts Media Center Leadership Global Newsrooms About Subscribe

IBM Unveils World's First 2 Nanometer Chip Technology, Opening a New Frontier for Semiconductors

New chip milestone to propel major leaps forward in performance and energy efficiency

May 6, 2021

IBM and Samsung Unveil Semiconductor Breakthrough That Defies Conventional Design

Dec 14, 2021

IBM and Rapidus Form Strategic Partnership to Build Advanced Semiconductor Technology and Ecosystem in Japan

Rapidus, a Newly-Formed Advanced Logic Foundry, Will Leverage IBM's Semiconductor R&D Leadership, Including 2 Nanometer Node Technology

Dec 12, 2022

IBM Brings the Speed of Light to the Generative AI Era with Optics Breakthrough

New co-packaged optics innovation could replace electrical interconnects in data centers to offer significant improvements in speed and energy efficiency for AI and other computing applications

Rapidus and IBM Expand Collaboration to Chiplet Packaging Technology for 2nm-Generation Semiconductors

Agreement builds on existing collaboration between the two companies for the joint development of 2nm node technology

Jun 3, 2024

Scaling AI compute performance and efficiency

System trends

- More compute & memory
 - Transistor scaling
 - Dense memory
- Dedicated optimized functions
 - Chiplets, accelerators, memory
- Tight integration of all functions
 - Heterogeneous integration
 - Silicon interposer

Scaling challenges

- Bandwidth scaling << Compute FLOPS
 - Enhanced interest in optical interconnects
 - Driven by the data bottleneck and energy efficiency
- Close integration of optics with ASIC for energy efficiency and bandwidth requirements





Transistor scaling From: Datta e.a. 2018 HBM on substrate From: NVIDIA 2023 Chiplet assembly vision From: Intel 2024

Lands for socket

connects or BGA balls



From: https://medium.com/riselab/ai-and-memory-wall-2cb4265cb0b8

Looking back – 2013!



Optical interconnects will be applied for shorter and shorter links to fulfill bandwidth and power efficiency requirements. Integration will increase bandwidth density and reduce cost.

Looking back – 2013!



Optical interconnects will be applied for shorter and shorter links to fulfill bandwidth and power efficiency requirements. Integration will increase bandwidth density and reduce cost.

Looking back – 2013!



Copyright © 2025

IBM introduces new **co-packaged optics** technology to replace electrical interconnects between chips and circuit boards



IBM announces **co-packaged optics** breakthrough: light-speed connectivity to supercharge AI computing



IBM Research

Digital signal processing

- The Von Neumann architecture
 - Memory for programs and data, a bus for memory access, an arithmetic unit & a program control unit



Analog signal processing for scalability

Limiting factors

- Memory access
- Sequential operations
- Digital signal processing

Overcome by

- In-memory computing
- Parallel operations
- Analog signal processing



Compute effort ~O(#Neurons²)

Voltage V₁ Voltage V₂ Voltage V_N Voltage V_N Voltage V_N Current Synaptic weight Tunable resistance

Compute effort ~O(1)

Electrical and optical solutions are viable candidates

Pipelining data

Neural network architecture = hardware architecture

Non-volatile weights

- Technology maturity and scalability
- Integration and assembly
- Retention
- Endurance
- Understanding the fundamental principles and properties





MOx / HfO₂ OxRRAM artificial synapses

Goal : Improve HfO₂ analog and symmetric characteristics by using engineered metal oxide as part of the electrode



Reference multilayer stack optimization

Padovani A. et al. IEEE Trans. Electron Devices, vol. 62, no. 6, pp. 1998 (2015) Woo J. et al. IEEE Electr. Dev. Lett., vol. 38, 9, (2017)

1 Mattoni et al. ACS Appl. Nano Matt. 1 (2018) 2 Chang et al. Appl. Phys. A, 102, 857 (2011)
RRAM development in Zurich





(1/2)

RRAM device optimization



Copyright © 2025

MO-RRAM technology overview





Crossbars on 300mm 14nm CMOS wafer Multibit capability

Short-, and long-term retention

0.00

40

1.00

Normalized Probability Density 52 52 52 52 — t0

1s

1h

1d 2d

— 1w --- 10y

45

[uS]

45

[nS]

d Dev.

50

Target Conductance [uS]

10

Log(Time[s])

10

Log(Time[s])

55

20

20



BEOL MO-RRAM devices on CMOS:

10²

Time [s]

10¹

100

• Integration on 14nm CMOS demonstrated

10³

- Multi-level capability: >35 states
- Long term retention: 10 states (@10 yrs)
- Low read noise, 10 ★ lower than PCM & binary ReRAM
- Good endurance: >10⁸
- Scaling: <70x70nm²



MO-RRAM technology overview



Analog signal processing systems

Electrical



Ohm's and Kirchhoff's law

- Memristive devices in a crossbar
 - PCM
 - OxRAM
 - FERAM



Attenuation, interference, diffraction

- Various device concepts and materials
 - Crossbar
 - Mach-Zehnder interferometer
 - Diffractive

For inference & training

Optical convolutional signal processor

Photonic implementations, volatile weights but well controlled and fast set







Measurements by Pascal Stark

- Time domain operation
- High-speed signal processing (12.5 GSample/s)
- Fast and efficient reconfiguration (electro-optic modulators)

Copyright © 2025

Lattice filter: Link and Power budget

Optical Sensitivity for a resolution of 4 bits, at 32 GSps

Available link margin



-2.4

3.3 dB

dBm

Comparable to existing digital hardware, but

Copyright © 2025

- High-speed, low latency / Real time
- Can do complex data and kernels
- Room for further improvements

Discussion

Energy consumption of AI

- Minimize memory access
- Don't forget about traditional technology scaling!
 - Is continuing at all levels

Analog signal processing

- Map the technology to the Neural Network architecture
- Electrical for density and scalability
- Optical for throughput and reconfigurability
- Know the application and the technology prospects

New technologies for Artificial Intelligence - The team



Copyright © 2025

Acknowledgments

IBM Research – Zurich, Switzerland Neuromorphic Devices and Systems team

The IBM BRNC cleanroom opteam

Co-funded by the European Union Horizon 2020 Programme and the Swiss National Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI)



PHOTONICS²¹

Photonics A Key Enabling Technology for Europe



EU & CH-SERI PHOENICS, PHOENIX, PROMETHEUS

FIXIT, CONCEPT, TOPOCOM

Thank you for your attention! OFB@zurich.ibm.com

Copyright © 2025

GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium für Bildung und Forschung





Technologie-Pitch: »Ansätze, Plattform für photonische Systemintegration«

Prof. Dr. Shanshan Gu-Stoppel, Fraunhofer ISIT

»QNC Summit« 06.03.2025

PICs: photonic integrated circuits









Eine kleine qnc.space Auswahl





Metastrukturen mit hohem Berechnungsindex und hohem Aspektverhältnis im ultravioletten Wellenlängenbereich (MetaUV)



ActiveWave Ansatz: piezo Modulator auf SiN Wellenleiter







UV-GC Ansatz: Hybrid-Plattform



- Gitterkoppler in Si₃N₄ oder AlN für moderaten Brechungsindexkontrast und gute Koppeleffizienz
- Wellenleiter in Al₂O₃ für minimale Verluste auch im Blau / nahen UV-Spektrum



- Gitterkoppler strukturiert in Si₃N₄
- Positivprozess mit Elektronenstrahllithographie
- Nächster Schritt: Al₂O₃ Wellenleiter, noch in Arbeit



MetaUV Ansatz: optische Metastrukturen zur Strahlformung



- Wesentlich für Ionenfallen:
 - Verteilung von Laserlicht auf dem Ionenfallen-Chip mit integrierter Photonik
 - Lichtauskopplung zu Ionen benötigt präzise Strahlkontrolle und Strahlformung
- Metalinse: mehr Freiheitsgrade als Gitterkoppler, für maximale Effizienz und Kontrolle
- Benötigt Strukturierung mit hohem Aspektverhältnis: Fokus auf Prozessentwicklung in MetaUV



- Teststruktur: Säulen in 450 nm Si₃N₄
- Kritische Abmessung ca. 55 nm
- Aspektverhältnis ca. 1:8





- ✓ Etablieren: Piezo Modulator + PICS
- Etablieren: Hybrid-Plattform zur Entkopplung von Wellenleiter & Gitterkoppler
- Etablieren: Metalinsen zur Strahlformung & Faser-Chip-Kopplung
- ✓ Kooperation: QNC PIC Plattform



Contact

Prof. Dr. Shanshan Gu-Stoppel MEMS Applications - Optical Systems Phone +49 4821 17-3470 Shanshan.gu-stoppel@isit.fraunhofer.de

Fraunhofer ISIT Fraunhoferstraße 1 25524 Itzehoe www.fraunhofer.de Fraunhofer ISIT Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT



Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT

Thank You for Your attention

GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium für Bildung und Forschung





Techonologie-Pitch: »Von makroskopischen Aufbauten zu integrierten elektro-optischen Mikrosystemen«

Dr. Carolin Rothhardt (IOF), Michael Reibe (IOF), Dr. Andreas Wicht (FBH), Dr. Henning Schröder (IZM), Christian Peters (ILT)

»QNC Summit« 06.03.2025

Fügetechnologien für Quantencomputing

Realisierung makroskopischer Glaszellen zur Erzeugung kalter Atome



Fügetechnologien

- Plasma-aktiviertes und silikatisches Bonden
- Bonden komplexen makroskopischer Bauteile bis Waferlevel
- UHV-tauglich, temperaturstabil, hochfest,
- Gläser, Keramiken, kristalline photonische Materialien



Prozessierung

- Feinoptische (Oberflächen-) Bearbeitung
- Mikro- und Nanostrukturierung
- Beschichtung





Selective Laser-induced Etching für 3D-Glasbauteile





Through wafer vias (TWVS) in Sapphire









Photonisches Packaging



Technologien

- aktive Ausrichtung von Fasern, Linsen, etc.
 nach Leistungs- und Strahlprofilmessungen
- elektrooptische Integration von PICs
- adhesive bonding und solder jet bumping

Aktive Faserkopplung





Solder Jet Bumping





Addressiereinheit Ionen Quantencomputer

Makro – Extern:



Micro – Integriert:



Anwendungen

LNOI Interferometer Photonischer Quantencomputer

LNOI Interferometer Entwicklung und Integration







Mikrointegration komplexer photonischer Systeme



Komplexität

 Miniaturisierung hochkomplexer Lasersysteme, Light Control Units, Frequenz-Referenzen und Physics Packages

Kompaktheit & Robustheit

- Formfaktor ~ 1/100 im Vergleich zum Stand der Technik
- für Einsatz auch unter harschen Umweltbedinungen (Weltraum)

Technologie

- gleichzeitige aktive Justage mehrer optischer Komponenten mit sub-100 nm Genauigkeit
- Adhesives Bonden, auch unter UHV-Bedingungen



Ligth Control Unit mit Faser-Pfadlängen-Stabilisierung



Gaszellen-basierte Frequenzreferenz



Lokalozillator eines Extended Cavity Diodenlasers mit optischem Verstärker



Gedruckte mikro-optische 3D-Wellenleiter und Optiken



Chip

Chip

Zwei-Photonen-Polymerisation

- Verschiedene 3D-Formen zur Anpassung des Modenfelddurchmessers von 2 λ bis 10 μm
- Hybride Integration von verschiedenen PICs
- Skalierbarkeit und Reproduzierbarkeit
- Positionsgenauigkeit





Fraunhofer IZM_2PP

https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000077963



Glasbasierte Aufbautechnik und Testplattform für PICs





GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium für Bildung und Forschung





Technologie-Pitch: »Enabling technologies for Photonic Quantum Applications«

Dr. Tommaso Pregnolato

»QNC Summit« 07.03.2025

Building a photonic quantum platform



The key functionalities

J.-H. Kim et al., Optica 7, 291 (2020)





Building a photonic quantum platform



The key functionalities



Generation

of quantum states of light:

- single photons
- entangled photons states (cluster states)



Building a photonic quantum platform The key functionalities J.H. Kim et al., Optica 7, 291 (2020)

Generation

of quantum states of light:

- single photons
- entangled photons states (cluster states)

Manipulation

- of guided photons:
- routing through the circuit
- interference
- gate operations



Building a photonic quantum platform



The key functionalities



Generation

of quantum states of light:

- single photons
- entangled photons states (cluster states)

Manipulation

- of guided photons:
- routing through the circuit
- interference
- gate operations

Read-out

of operations (detectors)



Building a photonic quantum platform @ FMD-QNC



The key functionalities



Generation

- of quantum states of light:
- single photons
- entangled photons states (cluster states)
- ✓ Diode lasers + non-linear effects
- \checkmark Color centers

Manipulation

- of guided photons:
- routing through the circuit
- interference
- gate operations
- ✓ MEMS & PICs
- ✓ Color centers
- ✓ Non-linear effects

Read-out

of operations (detectors)

✓ Superconductors



Building a photonic quantum network @ FMD-QNC



Increasing complexity

J.-H. Kim et al., Optica 7, 291 (2020)



Optical connections

via optical fibers

- efficient out-couplers


Building a photonic quantum network @ FMD-QNC



Increasing complexity

J.-H. Kim et al., Optica 7, 291 (2020)



Optical connections

via optical fibers

- efficient out-couplers
- packaging







GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium für Bildung und Forschung

